

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional

Designação do projeto | HeatIT .: Heat Management In Highly Sense Optoelectronic Circuitry

Código do projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-017942

Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

Região de intervenção | Centro

Composição do Consórcio: PICadvanced, S.A., na qualidade de Promotor Líder, HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A., na qualidade de Copromotor, e Instituto de Telecomunicações, na qualidade de Copromotor

Entidade beneficiária | HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A.

Data de aprovação | 2017-06-07

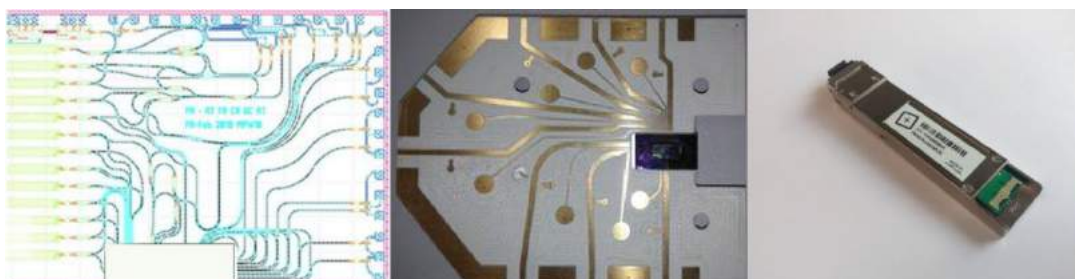
Data de início | 2017-04-01

Data de conclusão | 2019-03-31

Custo total elegível | 933.361,86 €

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 595.702,27 €

Com este projeto, a HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A. pretende dedicar-se ao desenvolvimento e industrialização de uma linha de produtos única na área de telecomunicações – nomeadamente soluções focadas para a norma NG-PON2 – que permitirá oferecer soluções tanto para os central offices nas suas diferentes configurações possíveis, como também para os equipamentos terminais, constituindo uma resposta tecnológica para as necessidades das redes de nova geração baseada em fibra ótica.



Cofinanciado por:



Designação do projeto: HFA - Complex dc

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-033034

Objetivo principal: Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente

Região de intervenção: Centro Entidade beneficiária: HFA - HENRIQUE, FERNANDO & ALVES S.A.

Data de aprovação: 2017-11-22

Data de início: 2017-06-28

Data de conclusão: 2019-06-27

Custo total elegível: 1.802.977,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 901.488,50 EUR

A empresa pretende dotar o setor produtivo, de nova maquinaria de forma a aumentar a capacidade produtiva, permitir o trabalho em componentes de menor dimensão, reduzir tempos de setup, reduzir custos relacionados com componentes rejeitados e aumentar o raio de soldadura. Adicionalmente pretende-se a criação de uma linha de prototipagem para desenvolvimento pré-séries e laboratório de id para validar o funcionamento e comportamento das placas produzidas em conjunto.

